



AGFD023R25A3E4X

Număr parc	AGFD023R25A3E4X	Statutul RoHS	N/A
Producator / Marca	Intel	Starea stocului	1 pcs stock
Descriere produs	IC FPGA AGILEX-F 2581FBGA	Barca din	Hong Kong
Foi de date	Intel® Agilex™ 7 FPGAs and SoCs Device Data Sheet.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

1 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

3 pcs

\$29,248.349

Obțineți o ofertă

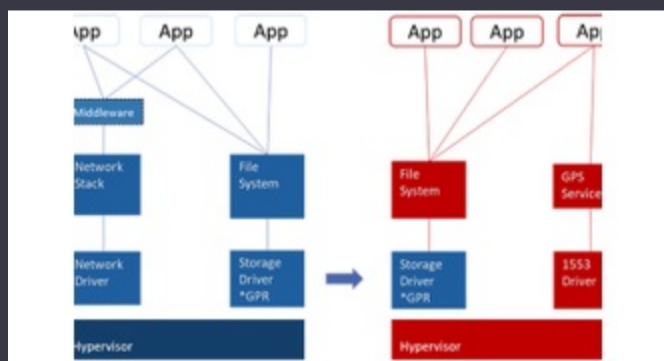
Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de AGFD023R25A3E4X

Pachetul dispozitivului furnizor	-	Viteză	1.4GHz
Serie	Agilex F	Dimensiunea RAM	256KB
Atributtele primare	FPGA - 2.3M Logic Elements	Periferice	DMA, WDT
Pachet / Caz	-	Pachet	Tray
Temperatura de Operare	0°C ~ 100°C (TJ)	Numărul de intrări / ieșiri	480
Dimensiune bliț	-	Procesor Core point	Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, ARM NEON, Floating point
Conectivitate	EBI/EMI, Ethernet, I ² C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG	Arhitectură	MPU, FPGA

Vești înrudite



Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat

2023/04/5

IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT

2023/07/11

Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii

2023/08/22

Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei

2023/08/16

Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/07/4

ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz

2023/09/15

Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind LoRaWAN

2023/07/14

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții

2023/08/31

Cum materie a devenit realitate

2023/07/19

2023/08/23

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele de date, vehicule și PV

2023/09/7

Catapultă cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham

2023/07/20